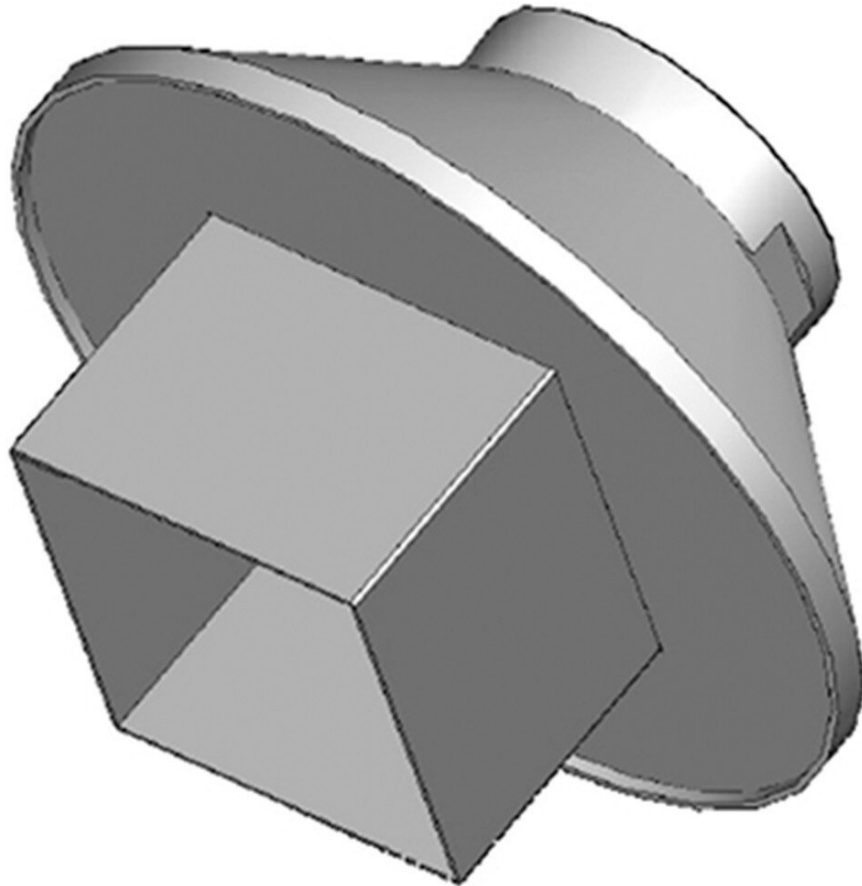


## Ugello, quadrato 25 x 25 mm per sistema HCT-1000



Per i sistemi MRS-1000 / HCT-1000 sono disponibili diversi ugelli ad aria calda. Questa selezione di ugelli consente di rimuovere e sostituire facilmente componenti di dimensioni diverse, ad esempio BGA, QFP, LGA, PLCC e SOIC. Ugelli ad aria calda Info: le dimensioni interne degli ugelli ad aria calda (lunghezza/larghezza) sono superiori di 2 mm rispetto alle dimensioni dei componenti specificate in mm. Gli ugelli più grandi consentono un riscaldamento uniforme dei componenti.

<b>Articolo n.</b>	<b>WL26402</b>
Modello	HN-B2525
Produttore	OKI
Codice articolo del produttore	HN-B2525
Dati del produttore GPSR	OK International Ltd Eagle Close, Chandlers Ford

GB-SO53 4NF Hampshire  
www.ok-international.com

Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Adatto per	per il sistema HCT-1000
Lunghezza della punta	25 mm
Larghezza della punta	25 mm
Conforme alle ESD	No

## Altre versioni

Articolo n.	Lunghezza della punta x Larghezza della punta
WL26153	7 mm x 7 mm
WL26154	10 mm x 10 mm
WL26959	14 mm x 14 mm
WL26401	15 mm x 15 mm
WL26400	21 mm x 32 mm
<b>WL26402</b>	<b>25 mm x 25 mm</b>
WL26394	27 mm x 27 mm
WL26395	35 mm x 5 mm
WL29108	40 mm x 40 mm